

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-064

深南电路股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼		深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,880,837,964.42	5,915,402,168.00	-0.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	560,850,202.00	724,318,191.77	-22.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	481,232,170.46	664,853,463.21	-27.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	817,108,603.16	803,840,341.29	1.65%
基本每股收益（元/股）	1.14	1.52	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	1.14	1.52	-25.00%
加权平均净资产收益率	7.35%	13.81%	-6.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增

			减
总资产（元）	15,039,542,580.50	14,007,819,588.20	7.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,590,604,186.08	7,441,079,748.97	2.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中航国际控股有限公司	国有法人	67.05%	328,068,670	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	15,787,331	0		
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉全球成长 1 期私募证券投资基金	其他	0.39%	1,897,321	0		
李雪红	境内自然人	0.37%	1,827,300	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	1,808,563	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.28%	1,393,554	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.27%	1,320,721	0		
陈国良	境内自然人	0.27%	1,300,000	0		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	0.22%	1,058,251	0		
华润深国投信托有限公司—华润信托 淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	其他	0.20%	973,952	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李雪红通过普通证券账户持有 227,300 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,600,000 股，实际合计持有 1,827,300 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2021年上半年的经营情况

2021年上半年，全球经济略有好转，但疫情形势仍不明朗，全球疫情并未出现根本性好转。同时，中美在经贸与科技领域的摩擦和争端仍对全球政治、经济、社会、技术等方面持续产生影响。受以上因素影响，在产业供给端，大宗商品、原材料、芯片及各类电子元器件的供应短缺与涨价成为普遍现象；在产业需求端，疫情经济驱动的需求分化仍在持续，通信行业需求有所后延。总体而言，上半年电子产业仍处于承压状态。

报告期内，公司积极应对外部环境带来的挑战。一方面，公司通过优化产品结构、推进智能制造落地与提升质量管控能力等举措，切实提升运营效率并降低生产成本；另一方面，公司持续深化与供应商的合作，加强供应链管理，适当增加关键原材料储备以应对原材料短缺与涨价风险。报告期内，公司实现营业总收入58.81亿元，同比下降0.58%；归属于上市公司股东的净利润5.61亿元，同比下降22.57%。

(1) 印制电路板业务实现稳定运营，数据中心业务进展良好，汽车客户导入顺利

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入37.07亿元，同比下降13.88%，占公司营业总收入的63.04%；毛利率25.89%。

通信领域，根据工信部数据显示，2021年上半年新增5G基站19万站，较去年同期25.3万站下滑约24.9%，由此导致通信市场需求调整，产能利用率有所下降。公司一方面及时填入部分订单，以提升产能利用率、分摊固定成本；另一方面，积极推进其他市场开发，降低通信市场下游需求变化造成的影响。

数据中心领域，伴随新一代服务器平台Whitley的逐步切换升级，2021年上半年公司相关订单已逐步导入，数据中心业务营收持续提升，产品结构也实现了进一步优化，高技术难度产品出货占比持续提升。

汽车电子领域，公司2021年上半年客户开发显著提速，完成了多家战略重点客户的认证与导入。汽车电子专业工厂（南通三期项目）建设推进顺利，预计将于2021年4季度投产。

(2) 封装基板业务收入保持高速增长，存储类客户开发顺利，FC-CSP产品订单增长

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入10.95亿元，同比增长45.79%，占公司营业总收入的18.62%；毛利率

27.93%。

2021年上半年，全球半导体行业景气度升至高位，带动封装基板需求提升。报告期内，公司封装基板业务产能利用率一直处于较高水平，各大产品线均实现较快增长。其中存储市场客户开发顺利，有效地支撑了无锡基板工厂的产能爬坡，若后续市场需求持续保持高位，预计有望于年底前实现单月达产；FC-CSP产品技术能力持续提升，客户导入进程顺利，订单保持较快增长，为后续发展打下坚实的基础。

此外，为贯彻公司发展战略，满足客户相关需求，公司持续加强对封装基板业务的投入，向高阶产品领域进一步拓展，并在人才、技术、生产基地等方面做积极准备。公司拟分别在广州和无锡投资建设封装基板工厂，其中广州封装基板项目拟投资60亿元，主要产品为FC-BGA、RF及FC-CSP等有机封装基板；无锡封装基板项目拟投资20.16亿元，主要面向高阶倒装芯片用封装基板。

（3）电子装联业务营收保持增长

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入6.74亿元，同比增长14.45%，占公司营业总收入的11.46%；毛利率12.11%。

电子装联业务在供应链中采购涉及范围较广。报告期内，因芯片等电子元器件在全球范围出现供应短缺，加之新冠疫情造成的国际物流受阻，使得供应链在成本与交付时效方面受到较大冲击，进而导致电子装联行业整体经营成本上升。同时，因通信市场需求调整，产能利用率有所下降。

报告期内，公司为应对上述挑战，已积极与客户、供应商进行协商合作，通过签订远期采购合同、加强供应链风险管控、提升现货采购能力等措施，有效抵御外部环境对业务的冲击。同时，加大业务对服务器、医疗、工控、汽车等市场的开发，有效降低通信市场需求调整带来的影响，其中医疗和汽车市场增长较为显著。

（4）智能化改造持续推进

报告期内，公司有序推进各业务主要产品线的智能化建设和改造工作。各工厂全面推进数字化转型升级，着力开发数字建模、精密分析等能力，进而实现从设计、生产、物流和服务等环节的数据互联互通。南通智能化工厂投入仿真设计、自动巡检、智慧园区等前瞻性智能化管理研究。

随着数字化建设的深入，未来公司将不断打通精益制造、智能制造与产品能力管理等多个平台，对接客户关系管理、供应链管理 etc 系统，为客户提供端到端的数字化集成服务，为客户创造更大价值。

（5）持续推进流程管理与数字化变革

报告期内，为了更好的支撑公司长远发展，提升管理能力，公司成立了流程管理变革专项小组，推动多项管理变革。通过引入LTC等一系列先进的流程及管理理念，并搭建与之匹配的数字化管理系统，实现公司运营管理体系的升级突破。未来，公司将继续进行数字化变革，持续向流程型、数字型组织转变，实现以管理引领发展。

2、公司新一届董事会、监事会换届选举完成，并聘任新一届高级管理人员

报告期内，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举，并聘任了新一届的高级管理人员。2021年3月11日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，2021年4月6日召开了2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司第三届董事会、监事会换届选举完成。2021年4月6日，公司召开的第三届董事会第一次会议选举产生了公司新一届高级管理人员。

具体内容详见公司分别于2021年3月13日、4月7日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第二十七次会议决议》（公告编号：2021-009）、《第二届监事会第二十次会议决议》（公告编号：2021-010）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）、《第三届董事会第一次会议决议》（公告编号：2021-026）。

3、对外投资情况

2021年6月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于签订项目投资合作协议的议案》，同意公司与广州开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，拟在广州市开发区投资设立全资子公司，并以广州子公司作为项目实施主体，以公司自有资金及自筹资金60亿元建设广州封装基板基地项目。详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于6月24日披露的《关于签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2021-043）。公司将根据投资事项的进展及时履行信息披露义务。